

智慧机房 V2.0 - 任务 #2476

任务 # 2420 (已发货): OM-B7项目研发

3、PCB设计

2019-08-13 09:17 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-08-15
指派给:	韦银剑	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-08-13 18:01 - 韦银剑

- % 完成 从 0 变更为 20

1、完成B7原理图的导入和板型的确定，并按照原来的相对位置放置好接口，已经布局好前面板。

#2 - 2019-08-14 17:38 - 韦银剑

- % 完成 从 20 变更为 40

布局完核心板和4G模块，占40%的工作量

#3 - 2019-08-15 17:52 - 韦银剑

- % 完成 从 40 变更为 50

基本布局完成，等待画线

#4 - 2019-08-16 17:49 - 韦银剑

- % 完成 从 50 变更为 60

已经布好TF、USB、RS232等重要信号线

#5 - 2019-08-19 18:06 - 韦银剑

- % 完成 从 60 变更为 90

完成90%的布线，剩下GND还没有布，也还没有优化布线

#6 - 2019-08-21 17:21 - 韦银剑

完成PCB发板打样，完成物料采购

#7 - 2019-10-16 17:49 - 韦银剑

- 指派给 被设置为 韦银剑

#8 - 2019-11-08 14:32 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结